

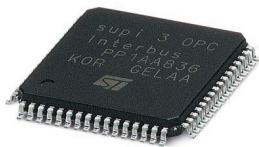
IBS SUPI 3 OPC - Chip para protocolo, esclavo



2746980

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2746980>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Chip para protocolo, esclavo, TQFP 64 (con bloque de cobre), INTERBUS, Implementación de interfaces, 4 bytes interno, posible ampliación externa hasta 64 bytes, Interfaz MFP, E/S digital (2-8 IN/OUT, 16 IN / 16OUT), interfaz maestro SPI (acoplamiento serie directo a ADC/DAC) e interfaz serie para microprocesador

Datos comerciales

Código de artículo	2746980
Unidad de embalaje	90 Unidades
Cantidad mínima de pedido	90 Unidades
Clave de venta	DRECAA
Clave de producto	DRECAA
GTIN	4017918169459
Peso por unidad (incluido el embalaje)	6,674 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	5,882 g
Número de tarifa arancelaria	85423990
País de origen	US

IBS SUPI 3 OPC - Chip para protocolo, esclavo



2746980

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2746980>

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Chip para protocolo
Construcción	TQFP 64 (con bloque de cobre)

Propiedades de sistema

Módulo

Longitud de datos interna	4 bytes interno, posible ampliación externa hasta 64 bytes
---------------------------	--

Propiedades eléctricas

Tensión de alimentación IC	5 V DC ± 10 % (DC)
----------------------------	------------------------

Alimentación

Absorción de corriente típica	40 mA (Sin regulación analógica)
-------------------------------	----------------------------------

Interfaces

Interface de usuario	Interfaz MFP, E/S digital (2-8 IN/OUT, 16 IN / 16OUT), interfaz maestro SPI (acoplamiento serie directo a ADC/DAC) e interfaz serie para microprocesador
----------------------	--

INTERBUS

Tipo de conexión	Bus remoto/bus local o bus remoto de fibra óptica
------------------	---

Dimensiones

Anchura	14 mm
Altura	1,2 mm
Profundidad	14 mm
Longitud	14 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP00
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C (con una humedad del aire máx. de un 75 % durante el funcionamiento)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	5 °C ... 30 °C (máx. 60 %)

IBS SUPI 3 OPC - Chip para protocolo, esclavo

2746980

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2746980>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27242605
ECLASS-15.0	27242605

ETIM

ETIM 10.0	EC001601
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

IBS SUPI 3 OPC - Chip para protocolo, esclavo



2746980

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2746980>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	1,855 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es